



(一社)日本半導体製造装置協会

東京都千代田区六番町 3 番地
六番町SKビル6F
Web <https://www.seaj.or.jp>

2023 年 1 月度月販売高 (SEAJ 速報値) 日本製半導体製造装置 (3 ヶ月平均)

注意: データは3ヵ月移動平均です。
次回予定: SEAJ 2 月度販売高 3/24 15:40
SEAJ ホームページアップ予定

日本製 半導体製造装置 2023 年 1 月度の販売高は 299,744 百万円

東京 2023 年 2 月 22 日—日本半導体製造装置協会が 22 日に発表した 1 月の半導体製造装置速報値によると日本製装置(輸出を含む)の販売高は、前月比 **2.2%減**(2022 年 12 月度確定値は **306,596** 百万円)、前年同月比 **2.1%減**(2022 年 1 月度は **306,321** 百万円)の **299,744** 百万円だった。

単位: 百万円

	販売 (3 ヶ月平均)	前月比 (%)	前年比 (%)
2022/8	347,356	8.4%	38.5%
2022/9	380,929	9.7%	36.1%
2022/10	347,054	-8.9%	27.6%
2022/11	335,495	-3.3%	19.1%
2022/12(確定値)	306,596	-8.6%	1.1%
2023/1(暫定値)	299,744	-2.2%	-2.1%

本データは速報値(3 ヶ月移動平均)です。確定値とは多少差異が生じる場合がありますのでご利用に際してはご注意ください。

なおSEMIは北米製の半導体製造装置の Billings の速報を公表しています。

<https://www.semi.org/en/MarketInfo/billings>

お問い合わせ先 :
事務局長 兼 広報部長 小林 章秀(こばやし あきひで)
Web <https://www.seaj.or.jp> E-mail akobayashi@seaj.or.jp
TEL 03-3261-8261